



nexthardware.com

a cura di: Gian Paolo Collalto - giampa - 09-10-2019 19:00

G.SKILL annuncia nuovi moduli da 32GB



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/ram-memorie-flash/8953/gskill-annuncia-nuovi-moduli-da-32gb.htm>)

Frequenze sino a 4000MHz e capacità sino a 256GB per i kit di memoria Trident Z Royal e Neo.



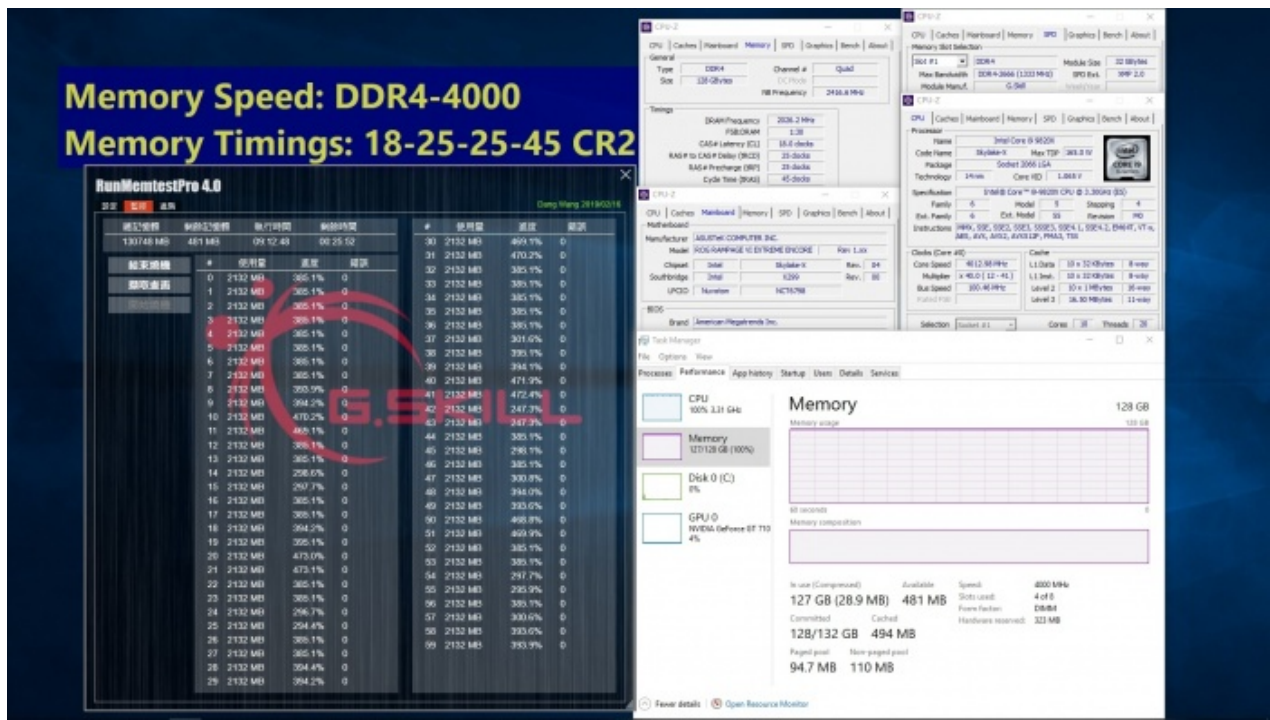
New G.SKILL DDR4 32GB Module Capacity Specifications

Frequency	CL Timing	Voltage	Kit Capacity
2666	18-18-18-43	1.20V	32GBx1 / 32GBx2 / 32GBx4 / 32GBx8
	19-19-19-43	1.20V	32GBx1 / 32GBx2 / 32GBx4 / 32GBx8
3200	16-18-18-38	1.35V	32GBx1 / 32GBx2 / 32GBx4 / 32GBx8
3600	18-25-25-45	1.40V	32GBx2 / 32GBx4
3800	18-22-22-42	1.35V	32GBx2
4000	18-25-25-45	1.40V	32GBx4

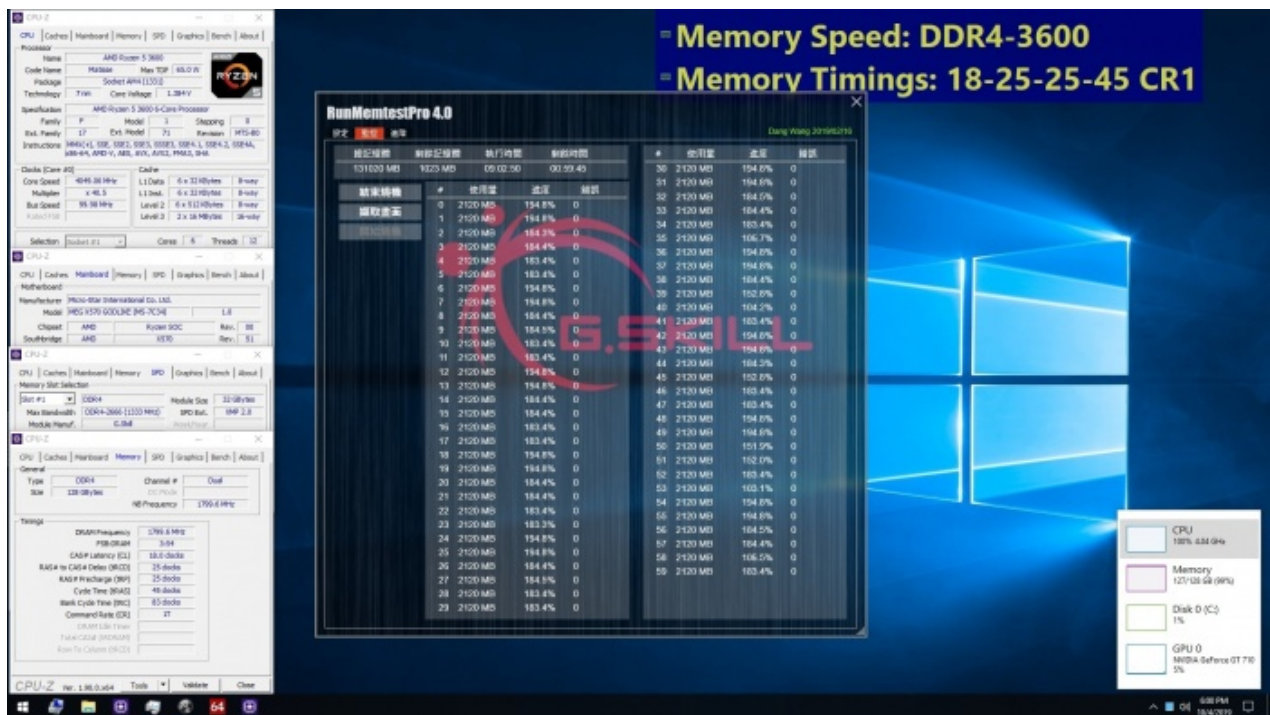
*32GB module support may require a BIOS update. Please check with your motherboard, laptop, or SFF PC vendor for more information.

Di seguito, lo screen di validazione del kit di Trident Z Royal DDR4-3200 CL16 da 256GB↔ ottenuto su scheda madre ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore in abbinamento ad un processore Intel Core i9-9820X, il setup ideale per la realizzazione di una workstation senza compromessi per la creazione di contenuti, il rendering 3D e l'editing multimediale.

Per chi invece "si accontenta" di 128GB, si può anche salire di frequenza con le Trident Z Royal DDR4-4000 CL18 da 128GB, sempre testate sull'attuale ammiraglia X299 di casa ASUS.



Coloro che necessitano invece di un kit ad alta capacità su un sistema "non HEDT" e, quindi, con funzionamento delle memorie in modalità dual-channel, possono affidarsi alle Trident Z Neo DDR4-3600 CL18 da 128GB ottimizzate per la nuova piattaforma AMD X570 e messe alla prova su una scheda madre MSI MEG X570 GODLIKE in abbinamento ad un Ryzen 5 3600.



Tutti nuovi moduli da 32GB supportano la tecnologia Intel XMP 2.0 per un facile overclock e saranno disponibili tramite i partner di distribuzione mondiali G.SKILL nel quarto trimestre del 2019.